

名称：真空吸笔 IC 贴片吸起器

型号：BST-939

尺寸：155mm 重量：24g

特点 1：

能方便拿四面引脚，双面引脚 IC、IC 起拔专用

特点 2：

无需电池即可使用，吸取电子零件及小产品特别方便

特点 3：

内置 3 种不同吸盘，吸附能力分别为：40g 18g 3g

产品描述



名称：	真空吸笔	型号：	BST-939
尺寸：	155mm	重量：	24g
特点1：	能方便拿四面引脚，双面引脚IC、IC起拔专用		
特点2：	无需电池即可使用，吸取电子零件及小产品特别方便		
特点3：	内置3种不同吸盘，吸附能力分别为：40g 18g 3g		

使用说明



使用方法：

- ☆1: 先选择好与要吸放的IC尺寸相对应的吸盘装在吸笔咀上.
- ☆2: 吸笔装好吸盘后, 将吸盘轻轻对准IC元件的中间(在作BGA之前, 元件表面要清洁好, 否则会影响吸笔的吸力)
- ☆3: 按下吸笔上的按钮是笔内的装置空气排出, 然后放开按钮笔杆产生真空吸力把IC吸起.
- ☆4: 把吸起的IC放在要放置的位置上, 按下按钮, 笔杆内真空装置排出空气, 使IC从吸盘上脱落.

产品实拍







产品包装

正面

背面

270MM

55MM

真空吸笔
VACUUM SUCTION PEN

■ 使用办法
Directions:

- ① 先选择好与要吸起的IC尺寸相对应的功能头安装在939吸笔头上。
Install a proper IC suction head on 939 suction pen.
- ② 将笔头对准芯片，即垂直放在IC上。
After installing the head, put the head on IC.

- ③ 按下笔头上的按钮笔内真空装置将空气排出，然后松开按钮笔产生真空吸力把IC吸起。
Press the button on the suction pen to discharge the air, then release the button to produce vacuum suction force to pick up IC.

- ④ 将吸起之IC放在要放置的位置按下按钮，笔内真空装置释放空气，IC从吸笔上脱落。
Put the IC on appointed place, press the button, the vacuum pen discharges air to let the IC fall off.

- ⑤ 本吸笔内配置了三个笔头，分别为大、中、小三个型号，笔头能力分别为：
(1) 大的能吸起约40g
(2) 中的能吸起约15g
(3) 小的能吸起约7g

3 The suction pen have three size head: large, medium and small.
(1) Larger size for 40g
(2) Medium size for 15g
(3) Small size for 7g.

MADE IN CHINA

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT SIZE



PRODUCT DETAILS

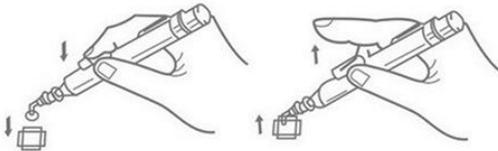
Vacuum suction pen

Adsorption force: 40g 18g 3g

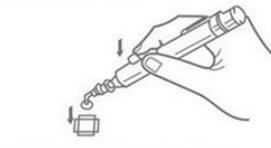


① Install a proper IC suction header on 939 suction pen.

② After installing the header, put the header on IC.



③ Press the button on the suction pen to discharge the air, then release the button to produce vacuum suction force to pick up IC.



④ Put the IC on appointed place, press the button, the vacuum pen discharges air to let the IC fall off.



⑤ The suction pen have three size header: small, medium and larger.

1. Larger size for 40G.
2. Medium size for 18G.
3. Small size for 3G.



